|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\I-Zone\2021\EDM\I-ZoneLOGO.jpg | **全國創新智慧顯示專區 報名表** | **地點：台北南港展覽館一館**  **時間：114. 4. 16(三) - 18(五)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司(系所)全名 | | (中) 點選此處以輸入中文字 | | | | | | |
| (英) 點選此處以輸入英文字 | | | | | | (英文簡稱) |
| 參展團隊姓名  (至多六名 含指導教授) | | (中) | | | | (中) | | (中) |
| (英) | | | | (英) | | (英) |
| (中) | | | | (中) | | (中) |
| (英) | | | | (英) | | (英) |
| **參展團隊是否有意願由主辦單位媒合相關技術領域公司暑期工讀機會，請勾選 ：  是  否** | | | | | | | | |
| 聯絡資訊 | 姓名 | | 部門 | 職稱 | 電話(分機) | | 手機 | E-mail |
| 展務聯絡人 | 陳小名 | | 材化所 | 經理 | 03-5712121#59258 | | 0910-222333 | Sid.Taipei.Chapter@gmail.com |
| 參展主要 產品名稱 | | (中) | | | | | | |
| (英) | | | | | | |
| 1. **申請文件: 請繳交此報名表及三頁內的產品及技術介紹。** 2. **報名截止日: 2025/1/13 (一)；公布入選日期: 2025/2/24(一)** 3. **經學界、業界組成的評審評選出的入圍隊伍三天皆展出且有專人解說，展出的隊伍不需繳交任何場地及展示費，並獲得台幣10,000元的參展補助金(限學校組別領取)。** | | | | | | | | |

報名資料請email：張雅鈞小姐 [SID.Taipei.Chapter@gmail.com](mailto:SID.Taipei.Chapter@gmail.com) 電話：(03)5712121 #59258

展覽連絡人email：張雅鈞小姐 [SID.Taipei.Chapter@gmail.com](mailto:SID.Taipei.Chapter@gmail.com) 或 戴亞翔教授 [yhtai@nycu.edu.tw](mailto:yhtai@nycu.edu.tw)

主辦單位：SID Taipei Chapter

|  |  |
| --- | --- |
| 參展公約 | 1.參展產品必須如上表所列且符合主題，如違反前述規定，大會得令其出場。  2.展場攤位設施規劃，主辦單位有權依實際需要調整安排，參展者必須予以配合。  3.其他注意事項參照展覽會場之一般規定。 |

產品及技術介紹(限3頁內)

參展名稱： 請輸入作品名稱

|  |
| --- |
| 1. 摘要 (限200字) |
| (中) 點選此處以輸入中文字 (微軟正黑/大小11/1.15行高) |
| 1. 產品/技術相關背景 |
| (中) 點選此處以輸入中文字 (微軟正黑/大小11/1.15行高) |
| 1. 產品/技術內容說明 (需另附上欲展出的作品照片) |
| (中) 點選此處以輸入中文字 (微軟正黑/大小11/1.15行高) |
| 1. 對產業的實際貢獻與市場開發潛力 |
| (中) 點選此處以輸入中文字 (微軟正黑/大小11/1.15行高) |
| 1. 其他 |
| (中) 點選此處以輸入中文字 (微軟正黑/大小11/1.15行高) |